

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze stykiem uziemienia funkcyjnego, z systemem 5U Lock and Release, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 109,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
- Zasada Lock and Release do automatycznego zatrasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
- Wbudowany styk uziemienia funkcyjnego do łatwej, kompatybilnej elektromagnetycznie instalacji
- Konstrukcja L: optymalna do zwiększej integracji standardowych interfejsów, jak RJ45

Dane handlowe

Numer artykułu	2201962
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBA
Klucz produktu	ACHEBA
Strona katalogu	Strona 34 (NTK-2014)
GTIN	4046356946452
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	35,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,36 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Dane techniczne

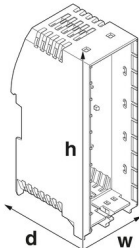
Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złączenie)

Właściwości produktu

Maks. liczba pinów	20 (raster: 5 mm) 30 (raster: 3,45 mm)
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze stykiem uziemienia funkcyjnego, z systemem 5U Lock and Release
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,9 mm
Wysokość	109,6 mm
Głębokość	64,3 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	57,7 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

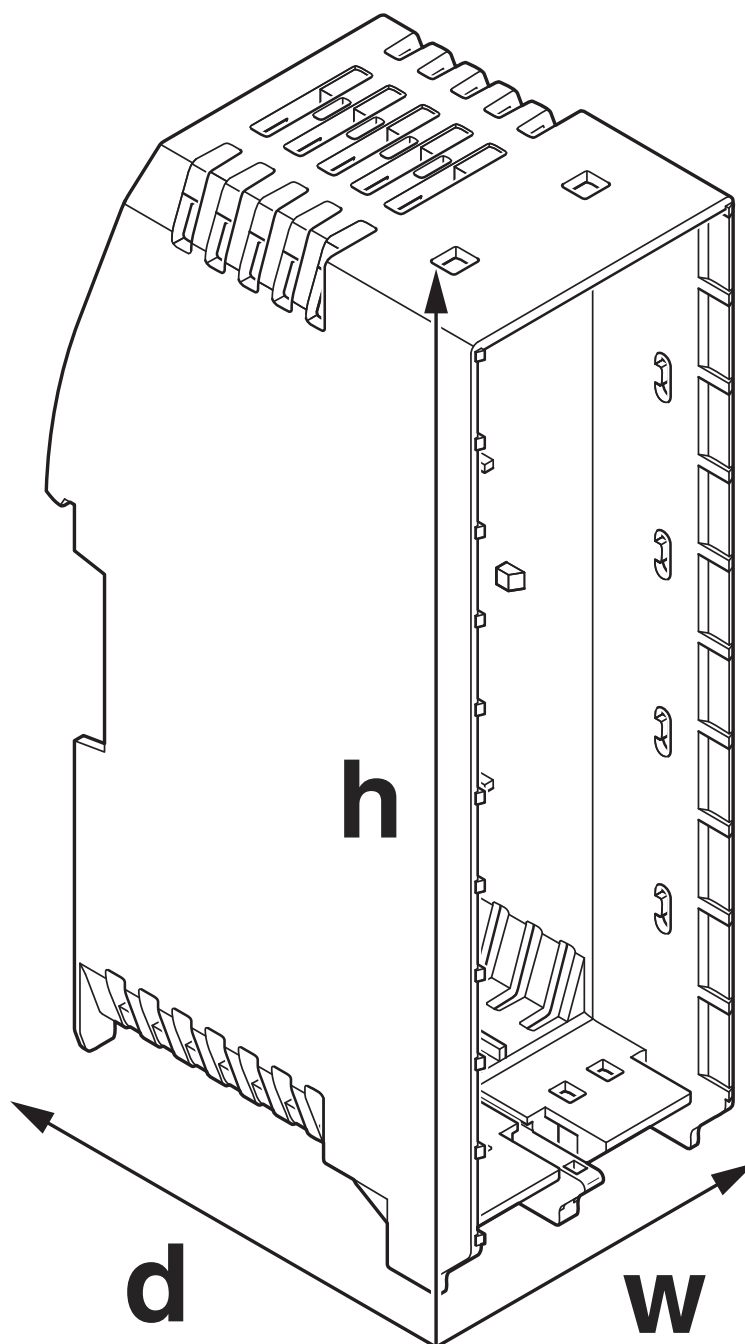
ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



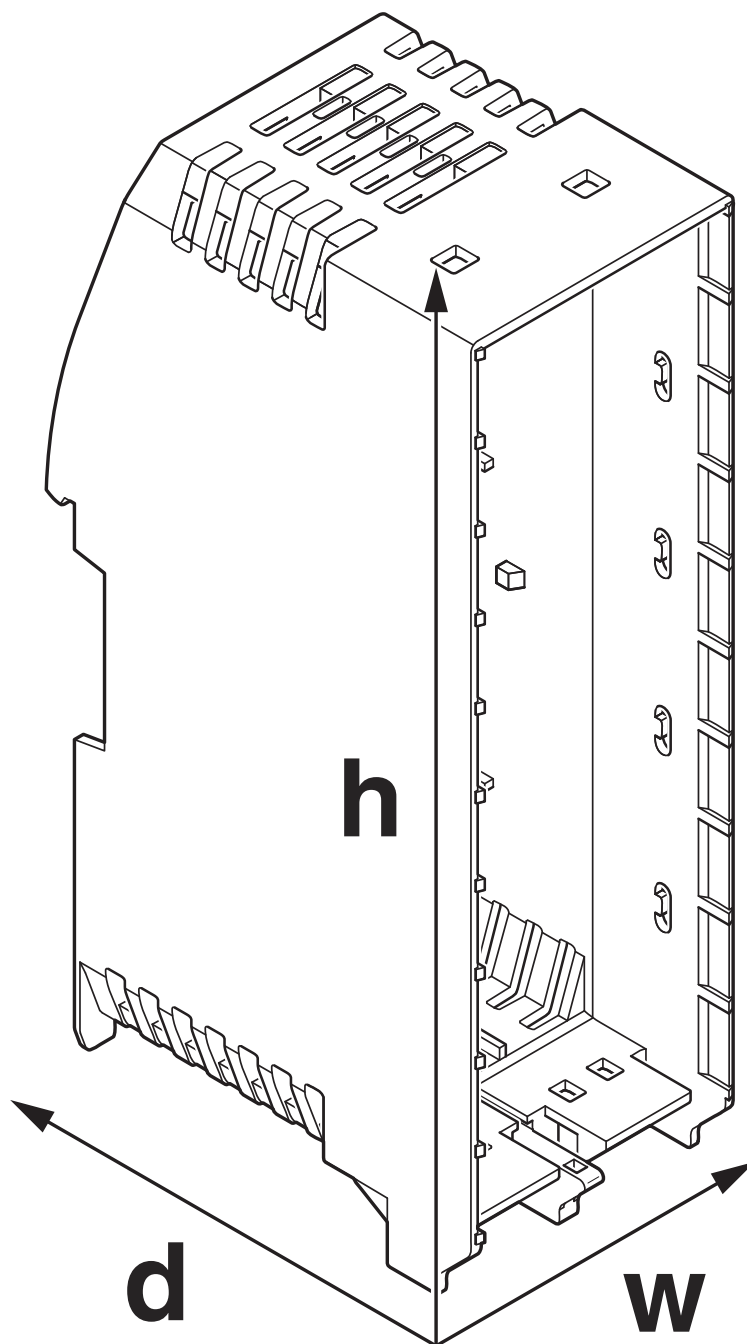
Ilustracja poglądowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Rysunek wymiarowy



ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 7.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

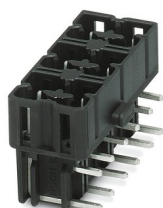
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

Konieczne akcesoria

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201788>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



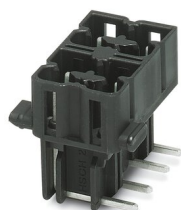
2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201790>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201792>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Mieszane ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel

2201796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201796>



Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201795>



Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201794>



Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

Akcesoria

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Pokrywa obudowy

2201803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201803>



Obudowa na szynę DIN, 5U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 54,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy

2201805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201805>



Obudowa na szynę DIN, 7U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 76,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Pokrywa obudowy

2201801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201801>

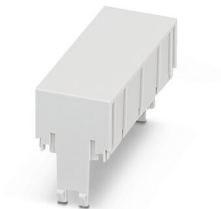


Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Pokrywa obudowy

2201802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201802>



Obudowa na szynę DIN, 4U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 43,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Pokrywa obudowy

2201804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201804>

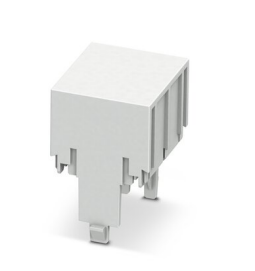


Obudowa na szynę DIN, 6U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 65,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201799>



Obudowa na szynę DIN, 2U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Pokrywa obudowy

2201800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201800>



Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 9U 7035 - Pokrywa obudowy

2201806

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201806>



Obudowa na szynę DIN, 9U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 98,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 5/9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



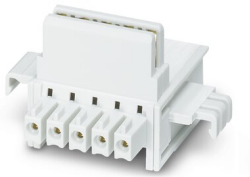
2201962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201962>

ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną

2201813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201813>



Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, powierzchnia styku: złoty, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl